

8004215585

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 63046765 A

(43) Date of publication of application: 27 . 02 . 88

(51) Int. CI

H01L 27/14 G01J 5/02 H01L 31/10 H04N 5/33 H04N 5/335

(21) Application number; 61191385

(22) Date of filing: 15 . 08 . 86

(71) Applicant:

NEC CORP

(72) Inventor:

MAEJIMA YUKIHIKO

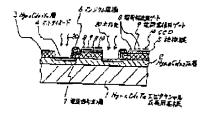
(54) ARRAY TYPE INFRARED RAY DETECTOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To introduce an infrared light from the opposite side of a substrate to be incident to the substrate by growing a semiconductor having narrow forbidden band width on an epitaxially grown substrate, growing a semiconductor having a wider forbidden band width than the previous semiconductor thereon, forming an infrared ray detector on the former, and forming a signal processor on the latter.

CONSTITUTION: An Hg<sub>0.8</sub>Cd<sub>0.2</sub>Te layer 2 is grown as a first somiconductor layer on an opitaxially grown substrate 1 and an  $Hg_{0.3}Cd_{0.7}Te$  layer 3 is formed as a second semiconductor layer to form a structure by a so-called hetero epitaxial growth to be used. The layer 2 is exposed by partly exposing the layer 3, and a photodlode 4 is formed, for example, by ion implanting to the part. This becomes an infrared ray detector for 10 µm band of wavelength determined by the forbidden band width of the layer 2. An output signal processor of a CCD 10 is formed on the layer 3 remaining without etching, and both are connected by an Indium electrode 6. Thus, an infrared ray 20 is incident from the opposite side to the substrate 1 to be able to be used.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio



<sup>19</sup> 日本国特許庁(JP)

① 符許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-46765

@Int.Cl.1	識別記号	庁内整理番号		❷公開	₩# <b>#</b> 000#(1000\ 0.00\ 0.00\
H 01 L 27/14 G 01 J 5/02		B-7525-5F		⊕ A <del>M</del>	昭和63年(1988)2月27日
H 01 L 31/10		D-7145-2G A-6819-5F			
H 04 N 5/33 5/3 <b>35</b>		8420-5C F-8420-5C	審査請求	. <del></del>	74 EU m New A
			M H of A	未請求	発明の数 1 (全4 亩)

匈発明の名称 配列型赤外線検知器

②特 願 昭61-191385

**愛出 願 昭61(1986)8月15日** 

②発明者 前島 幸彦 ③出 頭 人 日本電気株式会社

東京都港区芝 5 丁目 33番 1 号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号

愈代 理 人 <u>弁理士</u>内 原 智

明細書

発明の名称

配列型赤外線模類器

#### 特許請求の範囲

## 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は配列型赤外線検知器に関し、特に狭禁

制帯幅の半線体を用いた配列型派外線模知器に関する。

### 〔從来の技術〕

一般に、赤外線検知器においては狭禁制器幅の 半導体を用いたものが高速度である事が知られて いる。特に、単体の検知袋子を一次元、あるいは 二次元に配列した構成をとった検知器は赤外線操 像装置に用いる場合、非常に有効である。

能来の展列型赤外線検知器の構成としては、エス・ピー、アイ・イー(5.P.1.E 第443 巻 1983年 120頁)に示されている様に、赤外線検知部のみ狭筋韧帯衛の半導体を用い、これをシリコンのCCD(電荷結合素子)等の信号処理部に接続したハイブリッド構造が知られている。

第2回は従来の配列型赤外線検知器の一例を示す断面固である。

問図において、従来の配列型赤外線検知器の構成は、CdTe基板1Ⅰ、Heoraldoralte間2、Heoraldoralte間2、Heoraldoralte間2、Heoraldoraltenであるホードイオード4、インジウム柱12、シリコンC

特別昭63-46765(2)

CD13を含む信号処理用チップ、信号処理部本のでは、CdTe基板11上にエピタキ知知構成成形がでは、CdTe基板11上にエピタキ知知では、ではで基板11上にま外線検20小ではではではではではである。では11位のでは対し、これにCdTe基板11回からか外外光でするがでは、これにより、配列された各番のには対してCD13を通して外部に設出る。に子はシリコンCCD13を通して外部に設出される事になる。

8004215585

# (発明が解決しようとする問題点)

上述した従来の配列型赤外級検知器は、その製造においてUSの-aCin-xTeとシリコンをインツウムを住て投送するという病的な検知器はフフルの配列型赤外線検知器はフフルの配列型赤外線を開発して、自動の変化のでは、Heo-aCido-2Teとかり、可能を生じる、配列したののはいより、可能を生じる、配列したののはいるのはにおいて断該を生じる、配列したのが多くなればこの接続数も多くなるので、この

シリコンCCDI3チップを赤外線検知部に接続せずに、シリコンCCD13も検知部と同一半 級体上、すなわちflso-sCdo-zTe層2上に形成すればこれらの問題点は解消する。しかし、シリコン を用いた場合には首性能のCCDが製造できるの に対して、flsn-sCdo-zTeを用いた場合には高性能のCCDを得る事は振めて困難である。

本発明の目的は、遊板と反対の側から赤外光を 入財させで使用する事が可能で、かつ信頼性の高 い配線型弥外線検知器を提供する事にある。 [問題点を解決するための手段]

に配列題赤外線模知器の信頼性は低いものとなる。

また、シリコンやインジウムは赤外線に対して透明でないので、第2箇に示す精度では赤外線に対して下側から赤外光を入射させて使用る事しかできないのは明らかである。第2箇の場合にはIIso.sCdo.zTe層2が検知すべき波長10μなど度の赤外線に対して透明である為にこの様なが可能となる。

しかし、近年、Ilai-xCdxTe結晶のエピタキシャル成長技術の進歩により、CdTe以外の遊坂上を受上、成長技術のイフ等により良質のIlai-xCdxTeをを別してより良質のIlai-xCdxTeをを別してより、この均でなりでは、この均でながないに対しているが存在が知ずべき赤外にはいいた。このはずのはないで、第2回に示す構成により、第2回に示す構成をとる不は不可能である。

を確えている。

### 「作用)

本発明はエピタキシャル成長基板上に改統制帯広 無の半海体を成長させ、更にその上にこれ赤 が振り、後者にしてのは弓を が知がなり、後者にこので弓を が知がなり、 が知がなり、 が知がなり、 が知がなり、 が知がなり、 が知がなり、 が知がなり、 が知がなり、 が知がなり、 がいするものでするでは不必要で使用ない。 がいないないないでのないがでいた。 がいている。 がいていた。 がいた。 

### 〔実施例〕

次に、木発明の実施例を図面を参照して説明する。

第1回(a). (b) はそれぞれ本発明の一実 維例を示す上間図、断面図である。

同的において、本実施例はRe1-xCdxTeエピタキシャル成長用技板(以下エピタキシャル成長並板と記す) L 、Re0-xCdo-zTe間 2 、Re0-xCdo-yTe間

特開昭63-46785(3)

3. Il so.uCd a.sTe 図2上に形成された赤外線検知部となるホトダイオード4、絶縁膜5. インジウム電極6. 電荷信号注入限7 および Il sa.s Cdo.r Te 個3上に形成された電荷転送用ゲート8. 電荷添削が一ト9. CCD IOを有している.

本実施例において、CCDIOを含む出力は号

処理部を180.5℃do.7Te图3上に形成する現由を以 予に説明する。

一般に、シリコンを用いれば高性能のCCDが 製造できるのに対し、IlgolaCdolaTeを用いた場合 には高性能のCCDは製造できない。

C C D の原理は、ゲート下の空乏層中の電位の 井戸中に信号電荷を蓄積して転送するという原理

であるので、この事は扱える信号電荷量が小さいという事を意味する。従って、Ilto-acdo-2Tcの観な映発制帯幅の材料では検知部からの信号電荷を効率長く処理する事のできるCCDを製造する事は非常に困難である。

更に、ホトダイオード4としてpn接合を用いたものを使用する場合、ダイオードの表面リーク電流を抑制する上でその表面を適当な物質で被覆する事は重要であるが、HaongCdo.aTe層2よりも

辨例帯幅が広く、格子定数がほぼ等しいり to... c d o... rTe 閉るはこの物質として適当である。従っ て、本実施例によれば、赤外環検知部となるホト グイオード4もリーク電流の少ないものになる、

このように、本実施例においては、Hgo.gClg.2
Te 圏 2 上に形成されたホトグイオード 4 と Hgo.3
Cdm.7Tc 圏 3 上に形成されたCCD10を含む出力信号処理部を接続する事により、高性信成に到型赤外核検知器が得られる。更に、この構成に対明が多入外させて使用する事が可能な為に、この対明から入外させて使用する事が可能な為に、エピタキシャル成長症板1が赤外光20に対して透明である必要は無い。

### (発明の効果)

以上説明したように本発明は、エピタキシャル成長基板上に狭端制帯編の単源体を成長させ、更にその上にこれより広い禁制帯編の単海体を成長させ、再さは赤外線検知部を形成し、使者にCCDの両者を形成しており、従って、同一時板上に赤外線検知部とCCDの両者を形成する

特開昭63-46765(4)

原

代理人 弁理士 內

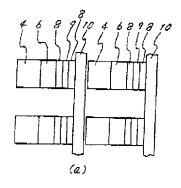
号注入图、20…赤外光。

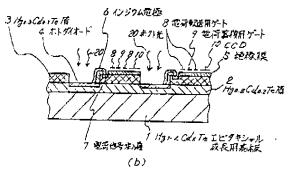
ことにより、シリコンのCCDチップと赤外線 知部を接続するという作業がなり、かから入門 がなを正ピタキシャル成長基板と反対個から入門 が発展して使用可能により赤外線検知部を形成長 が表現して使用でなければならない。 赤外光に対して透明でなければならない。 でなる。 従って、信頼度の高いある。 列型赤外線検知器が得られる効果がある。

# 図面の簡単な説明

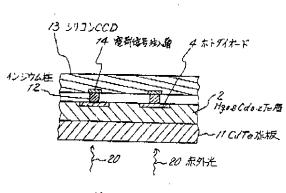
第1図(a)、(b)はそれぞれ本発明の一実施例を示す上面図、断図図、第2図は従来の配列型赤外線検知器の一例を示す断面図である。

1 … H g 1 - x C d x T e エ ピ タ キ シ ャ ル 成 長 用 張 板 ( エ ピ タ キ シ ャ ル 成 長 華 板 )、 2 … H g n · a C d n · 2 T e 層 、 3 … H g n · 3 C d n · 2 T e 層 、 4 … ホ ト ダ イ オ ー ド 、 5 … 絶縁 順、 6 … イ ン ジ ウ ム 電 極、 7 … 電 荷 信 号 注 入 層、 8 … 電 荷 転 送 用 ゲー ト 、 9 … 電 荷 転 所 用 ゲー ト 、 1 0 … C C D 、 1 1 … C d T e 恋 板 、 1 2 … イ ン ジ ウ ム 柱 、 1 3 … シ リ コ ン C C D 、 1 4 … 電 荷 信





第 1 図



第 2 図